

## 锡球|锡珠|植球工具

产品名称	锡球 锡珠 植球工具
公司名称	深圳市斯纳达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明区公明田寮第十工业区汉海达高新产业园4栋6楼A
联系电话	18025315128 18025315128

## 产品详情

产品说明：

- à 有铅锡球（Sn63/Pb37），25万粒/瓶
- à 无铅锡球（SAC305），25万粒/瓶
- à 0.76锡球主要用在P3的主板和一些老式的显卡上。
- à 0.60和0.50主要用在P4以上的主板上的南北桥和笔记本上的南北桥以及显卡上。
- à 0.45主要用在BGA封装的内存条上。
- à 0.60 0.50 0.45也基本上用在手机和数码MP3，MP4和数码相机的BGA芯片。

产品特点：

- à 每颗球都经过多次精密筛选、球径一致并降低客户植球停线成本
- à 解决各式IC与精密，电子零组件之接脚问题
- à 特殊配方，加上材料及制程皆严密控制并专机专用，无论在真圆度、含氧程度及光泽度均领先竞争对手
- à 领先国内同业获得国际级IC大厂认证且已销售达8年以上，产品可替代性不易

à 全球将近2成之IC封装业者采用本公司锡球，是唯一可与日本企业竞争且具成长性之关键封装材料厂

à 国内最早推出环保无铅锡球且已取得授权，未来商机无限

à 产品符合ROHS规范

产品系列：

种类	成份组成	球尺寸	熔点
锡铅	Sn63-Pb37	0.1mm-0.89mm	183
	Sn10-Pb90		302
	Sn90-Pb10		220
	Sn62-Pb36-Ag2		179
无铅	Sn96.5-Ag3.5	0.1mm-0.89mm	221
	Sn95.5-Ag4-Cu0.5		217
	Sn98.2-Ag2.6-Cu0.6		217
	Sn96.5-Ag3-Cu0.5		217
	Sn98.5-Ag1-Cu0.5		217

产品认证：

à 1996年通过ISO 14001认证

à 1998年通过QS 9000认证

à 1999年通过OHSAS 18001认证

à 2000年通过ISO 9001&GB/T 19001认证

à 2001年通过GB/T 28001认证